

北陸支部

高分子物性・加工工学研究会

北陸地区の若手研究者をお招きし、現在取り組んでおられる研究をわかりやすくお話しいただき、活発な意見交換・情報発信の場を提供致します。多数の方々のご参加お待ちしております。

【日時】平成23年11月11日（金）（13.30～17.10）

【会場】福井大学文京キャンパス

総合研究棟 I 2階 総合小2講義室（福井市文京 3-9-1）

【内容】

1. 開会（13.30～13.40）

2. 講演会

（1）炭酸ガスレーザーを用いた熔融静電紡糸法の開発（13.45-14.30）

福井大学 島田 直樹

（2）レーザー加熱延伸時の繊維変形挙動（14.30-15.15）

石川県工業試験場 奥村 航

休憩（15.15-15.30）

（3）ICチップの積層に用いる接着剤の材料設計（15.30-16.15）

福井大学 植松 英之

（4）高分子マトリックス中の低分子のダイナミクスと配向状態（16.15-17.00）

北陸先端科学技術大学院大学 信川 省吾

3. 閉会（17.00-17.10）

4. 研究室紹介

5. 懇親会（18.00～20.00：福井駅前）

【共催】日本レオロジー学会関西レオロジー研究会

【参加費】無料，懇親会参加費 5,000 円

【申込】次の頁の申込書または「高分子物性・加工工学研究会」と明記し，①氏名，②所属，③連絡先，④懇親会参加の有無を記入の上，E-mail または FAX にて 10 月 28 日（金）までにお申し込みください。

【申込先】福井大学大学院 工学研究科ファイバー・アメニティ工学専攻 植松英之
FAX. 0776-27-8767, E-mail : uematsu@matse.u-fukui.ac.jp

FAX : 0776-27-8767

E-mail : uematsu@matse.u-fukui.ac.jp

11月11日(金)開催

高分子物性・加工工学研究会 参加申込書

氏名 : _____

所属 : _____

連絡先 : 〒 _____

TEL: _____

FAX: _____

E-mail : _____

懇親会参加について : _____ 参加する ・ 参加しない

連絡事項